

本券を画面提示もしくは印刷してご持参ください(受付時に名刺1枚が必要)

招待券

第
28
回

機械要素技術展

2023年 6月21日 [水] ~ 23日 [金]

東京ビッグサイト

RX Japan株式会社

製造業DX展 001 | ものづくり ODM/EMS展 001 | 075

入場用QR



M-T3_JGEP

▼ 当社の出展情報

(株) フォワード



小間番号： 55-24

PRポイント

超微細から大判サイズの半導体検査装置向け高精度基幹部品まで、平行度、平面度、直角度、にこだわった品質を追求しております。様々な加工サンプルを展示しておりますので是非ブースへお立ち寄りください。

事業内容

5052, SUS, チタン、難削材、セラミック、超硬材、脆性材、等多岐にわたる素材の試作開発から製作まで、平行度、平面度、直角度、真円度、等品質にこだわり【品質は命】【納期は心】の下半導体検査装置部品、搬送装置部品、航空宇宙関連部品、車関連装置部品、等多岐にわたるお客様の高品質な要求にお答えさせていただいております。 短納期加工対応もOKです。